

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2018-073

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于控股股东部分股份补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）近日接到公司控股股东王立群先生的通知，获悉王立群先生部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：

一、股东股份补充质押的基本情况：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	补充质押股数（股）	质押开始日	补充质押日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例
王立群	是	690,000	2016年9月26日	2018年6月20日	2019年4月25日	信达证券股份有限公司	1.54%
王立群	是	245,400	2017年2月23日	2018年6月20日	2019年4月26日	信达证券股份有限公司	0.54%
合计		935,400					2.08%

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，王立群先生持有公司股份 44,900,700 股，占公司总股本的 29.07%，办理股票质押式回购交易的股份数累计为 40,050,700 股，占其持有公司股份总数的比例为 89.20%，占公司总股本的比例为 25.93%。

二、备查文件

1、股票质押式回购交易凭证

2、股份冻结明细

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2018年6月22日